

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

⑨ 日本国特許庁 (JP)  
 ⑩ 公開特許公報 (A)

⑪ 特許出願公開  
 昭57-52071

⑫ Int. Cl.<sup>3</sup>  
 G 09 F 9/33  
 H 01 L 33/00

識別記号

厅内整理番号  
 7520-5C  
 7739-5F

⑬ 公開 昭和57年(1982)3月27日  
 発明の数 1  
 審査請求 未請求

(全 4 頁)

## ④ デイスプレイ装置

⑪ 特 願 昭55-127179  
 ⑫ 出 願 昭55(1980)9月16日  
 ⑬ 発明者 定政哲雄  
 川崎市幸区小向東芝町1 東京芝浦電気株式会社総合研究所内

⑪ 発明者 市川修  
 川崎市幸区小向東芝町1 東京芝浦電気株式会社総合研究所内  
 ⑫ 出願人 東京芝浦電気株式会社  
 川崎市幸区堀川町72番地  
 ⑬ 代理人 弁理士 則近憲佑 外1名

## 明細書

## 1. 発明の名称 デイスプレイ装置

## 2. 特許請求の範囲

第1の配線体上面に複数個の発光ダイオードを該第1の配線体上面と該発光ダイオードのPN接合面とが平行になるととく所置の箇所に埋めし、前記発光ダイオードの埋められる面と異なるPN接合面に平行な表面に第2の配線体を形成して発光表示を行なうディスプレイ装置において、前記複数個の発光ダイオードのP型もしくはN型半導体表面のいずれか一方の表面が平坦面となるとく少なくとも前記発光ダイオードの間に複数個を並列化し、該複数個の発光ダイオードと前記第1及び第2の配線体とを接続したことを特徴とするディスプレイ装置。

## 3. 発明の詳細を説明

この発明は発光ダイオード(LED)を用いたディスプレイ装置に関するものである。

第1段は従来の技術によるLEDを用いたディスプレイ装置の断面図で、1は発光部、2はセ

の基板上に形成されたカソード配線、3, 7はカソード配線上面に固定されたLEDで、各LEDを絶縁性樹脂4の表面が平坦となるように埋めし、アノード配線5を形成した構造となつてゐる。このディスプレイ装置では、多数のLEDを同一の基板上に、例えば5×7ドットの数字表示あるいはマトリクス状に配置する場合に簡便且つ高密度化が可能であるという利点があり、近年さかんに開発がなされている。

しかしながら、多数個のLED3, 7を均一な高さに配置するのは非常に困難なことであり、製造コストも高くなる。特にマトリクス状に多数のLEDを並列する場合、価格が多大となるので、従来は均一高さに示すとくLED3とLED7の高さが不均一のまま供立てていた。この場合LEDの高さが各自異なるため、LED表面から絶縁性樹脂表面までの距離が各自のLED部位で異なることとなる。かつて高さのはいLED部位ではしづり3とアノード配線5とを直角的に接続するために設ける穴6を深くすることが必要と

なり、この深い穴部ではアノード配線5の段切れ断線が起ることとなる。

即ち、LEDの匂氣的損耗をクイヤポンティング手法を用いないで、耐久性樹脂でLEDを埋設した配線体を形成する前述のディスプレイ装置では、配線体が断線する問題があつた。

本発明の目的は高さの異なる多数のLEDを高信頼性で高密度に実装可能な組立作業の簡便なディスプレイ装置を提供するものである。

本発明の特徴は高さの異なる多数のLED表面とLEDの間隔領域に充填する耐久性樹脂表面とを均一の高さに形成し、この均一の高さに構成したLED及び樹脂表面の一部に配線体を形成したことによつて配線体の段切れ断線を防止したものである。

以下図を用いて本発明の一実施例を詳細に説明する。第2図(a)～(e)は本発明のディスプレイ装置の製造工程を示す断面図である。(a)において、まず平坦な面を有する基板21に粘着剤もしくは貼付シート22を貼付面を上にして取せる。その上に

PN接合23が作られたU族(例えばカリウム)およびV族(例えばリン)の元素により公知の方法で焼成されたLED24,25を貼りつける。ここでLEDについて簡単に説明すると、LEDは例えば液相成長法という結晶成長を行なつてPN接合23を形成し、このPN接合に順方向バイアスを印加することによってLEDの発光現象が得られるものである。ところで、焼成成膜で得られるLEDの成長層の厚さ制御は現在の技術では直かしく、又焼成によつて焼成よくLEDの厚さ(高さ)をそろえるとともに製造コスト的に問題がある。従つて通常のLEDの高さはほの24,25に示すごく多少の違いが生じてしまう。次に、側面示すようにLED24,25の間隔領域を埋めるように例えばエポキシ樹脂26を充填し固化する。エポキシ樹脂26が固化した後基板21及び貼付シート22を剥離すると、(b)に示すよしなどLED24,25及びエポキシ樹脂26の表面が平坦な焼成のものが得られる。(c)は以上のように焼成したLED24,25と焼成基板27上にあらかじめ形成してある逆方向配線28とを

耐久性接着剤29で固定したものである。即ち高さの異なるLED24と25の高さの差正を耐久性接着剤29(例えば市販のローベースト)で行なうものである。次にエポキシ樹脂26と焼成基板27のすきま側面にエポキシ樹脂30を充填した後、逆方向配線31を例えれば真空蒸浴法によつて逆方向的に形成してディスプレイ装置を完成する(b)。このディスプレイ装置は逆方向配線28と逆方向配線31とでマトリクス配線が構成され、この配線間に逆方向的に電気信号を送り込むことによつてLEDが逆方向的に点灯し、图形や文字を表示するものである。

以上説明した本発明によるディスプレイ装置の表面ではLEDと充填する耐久性接着剤との境界に剥離がなく平坦な面を確保することができた。従つてこれまでのディスプレイ装置で多発していた配線体の段切れ断線がなくなり、新たに高密度で高信頼性のディスプレイ装置とすることができます。

第3図は本発明によるディスプレイ装置の他の実施例で、発光色の異なるLEDを近接させて一

発光色から多色を表示できるようにしたものである。又、逆方向配線基体にはリードフレームを利用して配線端子の取り出しを容易にしたものである。第3図において、例えは緑色LED32と赤色LED33を近接させて配置することにより一発光色34から赤色、緑色、赤、緑の合成緑色の三色表示ができるわけだが、この構造では本発明の効果が直ちである。即ち、緑色LED32と赤色LED33とでは結晶成長方法が異なるため各々のLEDの高さが異なるが、又、LEDを近接させて配置するため緑色LED32と赤色LED33の間に遮光方法ではすきまができるかつたが、さらには1ディスプレイ装置に配置するLED数が増加するに伴つて段切れ断線が非常に起こりやすい構造であるにもかかわらず本発明による構造とすれば以上の問題点を解決することが可能となり高密度の製造ができる技術的利点がさらに均すものである。なおエポキシ樹脂を着色することによって表示コントラストを向上することも可能である。

## 4. 図面の簡単な説明

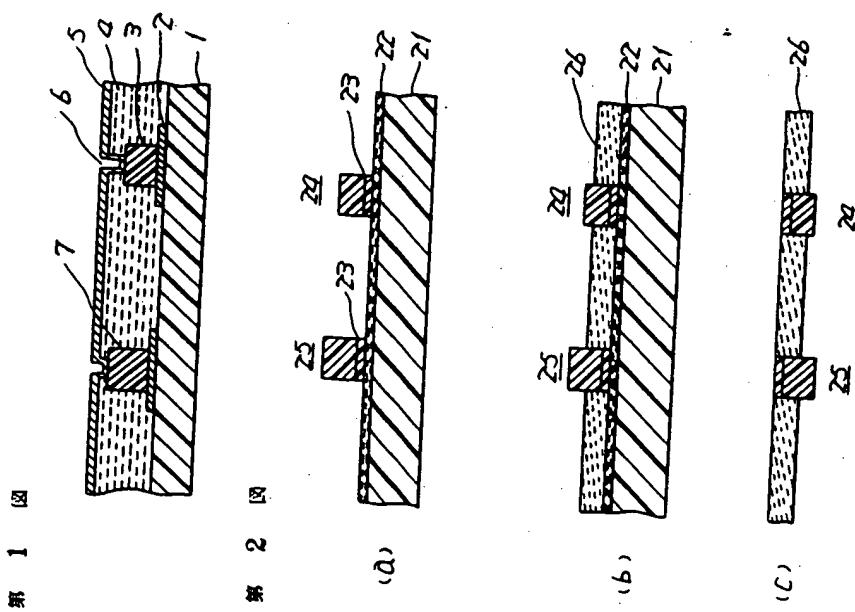
特開昭57-52071(3)

第1図は従来のワイヤボンディングを用いない構造のディスプレイ装置を示す断面図、第2図(a)～(c)は本発明によるディスプレイ装置の製造工程及び一実施例を説明するための断面図、第3図は本発明の他の実施例を説明するための断面図である。

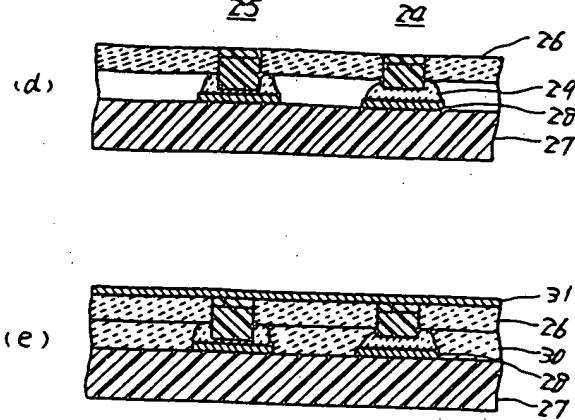
34…1 発光面裏

代理人 フェラード・近藤佑(ほか1名)

- 21…平坦面を有する基台
- 22…接着剤あるいは接着シート
- 23…P-N結合
- 24…低いLED
- 25…高いLED
- 26…絶縁性樹脂
- 27…熱収縮被覆
- 28…横方向配線
- 29…導電性接着剤
- 30…絶縁性樹脂
- 31…横方向配線
- 32…緑色LED
- 33…赤色LED



第 2 図



第 3 図

